
CS20-P 产品手册

修订历史版本			
日期	版本	描述	作者
2023/06/12	V1.0	初稿	Terry
2023/07/24	V1.1	1. 修改转接线描述; 2. 新增转接线 DC 适配器推荐链接。	Terry
2023/11/28	V1.2	更新外观尺寸及尺寸描述	Terry
2024/4/18	V1.3	增加帧率描述	Terry

目录

1. 描述和特征.....	1
2. 介绍	2
2.1 本文档的目的	2
2.2 ToF（飞行时间）技术综述.....	2
2.3 相机系统框图	3
2.4 技术参数	4
3. 组件规格	5
3.1 ToF 模组	5
3.1.1 ToF 模组图像传感器	5
3.1.2 ToF 模组激光发射器	6
3.2 处理器主板.....	6
3.3 CS20-P 接口说明.....	7
3.3.1 CS20-P 尾线说明.....	7
3.3.2 CS20-P 转接线说明	8
3.4 功耗.....	8
4. 性能测评	9
5. 机械结构.....	10
6. 存储条件	11
7. 相机清洁步骤.....	12
8. 软件.....	13
9. 遵从的法规	14

免责声明 15

1. 描述和特征

产品描述

CS20-P 是一款以太网深度相机，该相机搭载了分辨率 320*240 的 ToF 图像传感器，利用 ToF 技术获取物体和空间的三维信息，具备远距离、低功耗等优良性能，为用户提供便捷高效的 3D 感知能力。

该产品主要通过 6 芯航空头接口进行供电及以太网数据传输，具体接口及使用详见[章节 3.2](#)。

产品特点

- 厘米级测量精度
- 测量范围：0.1-5 米@90% Ref
- 航空头供电及以太网数据传输

适用场景

- 智慧楼宇
- 防尾随
- 人数统计



Figure 1-1. CS20-P 深度相机外观图

2. 介绍

2.1 本文档的目的

本文档详细介绍了以太网深度相机 CS20-P 的规格参数, 为用户提供了理解和使用 CS20-P 以太网深度相机所需的相关信息。

2.2 ToF (飞行时间) 技术综述

ToF 技术是通过光的飞行时间来计算物体与相机的距离。首先 ToF 传感器给到光源驱动芯片调制信号, 然后调制信号通过控制激光器发出高频调制的近红外光, 当光遇到被测物体后漫反射回到传感器接收端, 通过发射与接收光的时间差来计算深度信息。

CS20-P 以太网深度相机采用的是 i-ToF (indirect ToF) 中连续波调制技术 (CW-iToF)。通过传感器在不同时间窗口采集到能量值的比例关系, 解析出信号相位, 间接测量发射信号和接收信号的时间差, 进而得到深度。

连续波调制 (CW-iToF)

通常采用正弦波调制方式, 接收和发射端正弦波的相位偏移和物体距离摄像头的距离成正比, 通过相位偏移来测量距离

$$\varphi_{TOF} = \text{atan} \left(\frac{C_1 - C_3}{C_2 - C_4} \right)$$
$$D = \frac{c}{2} * \frac{\varphi_{TOF}}{2\pi * f_m} + D_{offset}$$

Formula 2-1. 距离计算

相位偏移 (φ) 和 深度(D) 是由积分能量值从上述公式 C1、C2、C3、C4 解析得到,这几个积分能量值, 是四个不同相位延迟的接收窗口采集到的能量, 分别对应于在相位采样点 0° 、 90° 、 180° 、 270° 采样, 即:

$$C_1 = A \sin(\varphi)$$
$$C_2 = A \sin(\varphi + 90^\circ) = A \cos(\varphi)$$
$$C_3 = A \sin(\varphi + 180^\circ) = -A \sin(\varphi)$$
$$C_4 = A \sin(\varphi + 270^\circ) = -A \cos(\varphi)$$

Formula 2-2. 能量值与相位

其中 A 为接收到正弦信号的幅度。

精度方面，CW-iToF 精度主要受制于随机噪声和量化噪声，前者与接收光信号信噪比（Signal to Noise Ratio, SNR）成反比，后者与正弦波调制频率成反比。因此，为了提升精度，CW-iToF 一般采用大功率短积分时间采样，提高接受光信号 SNR；同时提高调制频率以抑制量化噪声。

量程方面，CW-iToF 可解析的相位范围为 $[0 \sim 2\pi]$ ，因此其最大量程为 $D_{max} = c / (2f_m)$ 。即频率越高，精度越高，量程也越小。超过量程的深度，将出现周期性的相位卷绕（Phase wrap），测量值错误的落在 $[0 \sim D_{max}]$ 内。

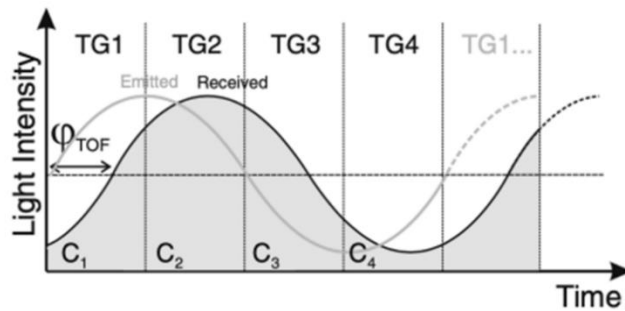


Figure 2-1. 光飞行时间与光强

2.3 相机系统框图

CS20-P 以太网深度相机硬件系统包括 2 个主要部件，处理器主板、ToF 模组。ARM 处理器位于主板上，ToF 模组通过连接器的方式扣在主板上。

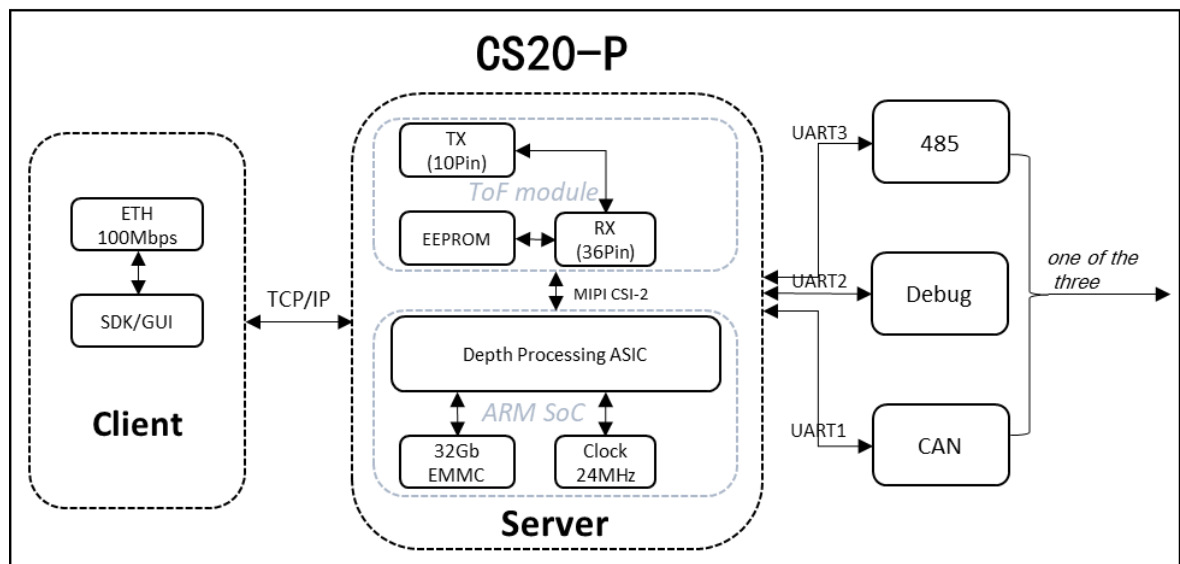


Figure 2-2. CS20-P 以太网深度相机系统框图

2.4 技术参数

技术参数		
深度图像	分辨率	320*240@30fps
	FOV	H100°xV75°
基本参数	工作距离	0.1-5m, indoor
	VCSEL 波长	940nm
	精度	0.1~0.5m: ±3cm; 0.5~5m: ±2% @ 90% reflectivity
	产品尺寸	103.6mm*70mm*30mm
	数据传输	TCP/IP Interface
	供电方式	12-24V/2A
	功耗	average 3.0W
	操作系统	Win 10,
	工作温度	-10 ~ 50°C
	安全性	激光 CLASS1

3. 组件规格

3.1 ToF 模组

组成	描述
ToF imager	Time of light image sensor
ToF emitter	Class 1 laser compliant (optional)
Other Components	Laser Driver, EEPROM, Voltage Regulators, FPC, Connector etc.

Table 3-1. ToF 模组组件

3.1.1 ToF 模组图像传感器

组成	描述
Active Pixels	320*240
Sensor Aspect Ration	4: 3
Format	10-bit RAW
Shutter Type	Global shutter
Signal Interface	MIPI CSI-2, 2X Lanes
F Number	1.2
Focal Length	2.534mm
Focus	Fixed
Horizontal Field of View	100.2
Vertical Field of View	75.1
Diagonal Field of View	125.5
TV Distortion	<11.8%

Table 3-2. ToF 图像传感器参数

3.1.2 ToF 模组激光发射器

ToF 激光发射器向物体发射均匀的近红外 (940nm) 光, 激光发射器在正常运行情况下满足 1 级激光安全要求。

Items	Test Condition	Min	Typical	Max	Unit
Optical Output power	Pulse=5.0A, 50°C	-	4.3	-	W
Threshold current	Pulse 50°C	-	-	1	A
Operating Current	Pulse 50°C	-	5	-	A
Operating voltage	Pulse=5.0A, 50°C	-	2.0	-	V
Slope efficient	Pulse=5.0A, 50°C	-	1	-	mW/mA
Power conversion efficiency	Pulse=5.0A, 50°C	-	43	-	%
Angle	Pulse=5.0A, 50°C	-	110.25	-	°
	Pulse=5.0A, 50°C	-	90.22	-	
Wavelength	If=5.0A, 50°C	938	940	942	nm
Wavelength coefficient	Pulse=5.0A	-	0.07	-	nm/°C

Table 3-3. ToF 模组激光发射器参数

3.2 处理器主板

Components	Description
Vision Processor	Depth Processing ASIC
32Gb EMMC	Vision Processor firmware storage and ToF firmware storage
24 MHz Crystal	Clock source for Vision Processor
Depth Module Receptacle	(36+10)pin receptacle for connection to Depth Module
Ethernet	100Mbps Ethernet port connects to a host or network server through an RJ45 port
Voltage Regulators	DC to DC and LDO converters powering Vision Processor Board and depth module
Mounting holes	Vision Processor Board secure mounting

Table 3-5.处理器主板组件

3.3 CS20-P 接口说明

3.3.1 CS20-P 尾线说明

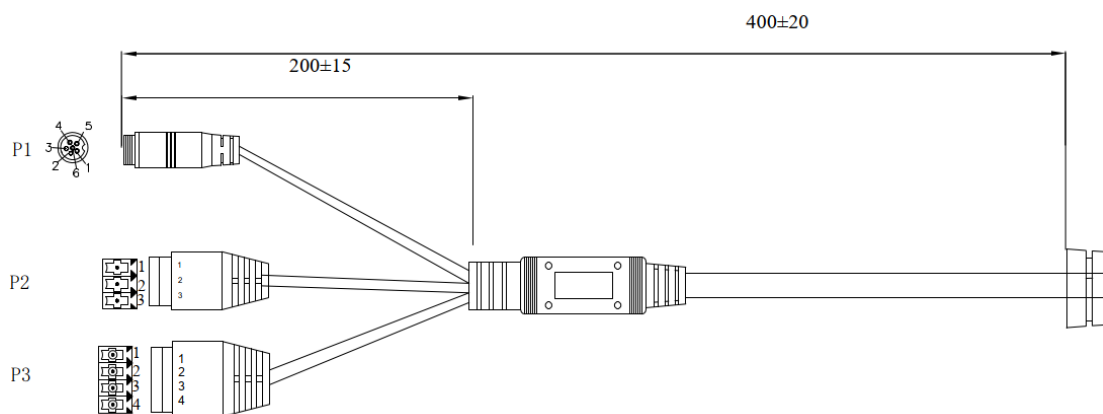


Figure 3-1. CS20-P 尾线示意图

P1:M12 航空头公头_6PIN		P2:DGK5.08_3PIN		P3:DGK5.08_4PIN	
Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	100BASE-T: TX-	1	GND	1	GND
2	100BASE-T: TX+	2	VCSEL_IN	2	RS485_A(P)
3	V+(12-24V/2A)	3	V+(12-24V/2A)	3	RS485_B (N)
4	100BASE-T: RX-	注: P2 Pin1&Pin3 为电源接口 可用于给其他旁路设备供电; Pin2 为外部触发信号, 用于控制 激光器工作状态		4	GND
5	100BASE-T: RX+			注: 485/Uart/CAN 接口通讯, 可 通过软件配置, 默认 485 接口	
6	EGND				

Figure 3-2. Buttcock line Receptacle Pin Map

3.3.2 CS20-P 转接线说明

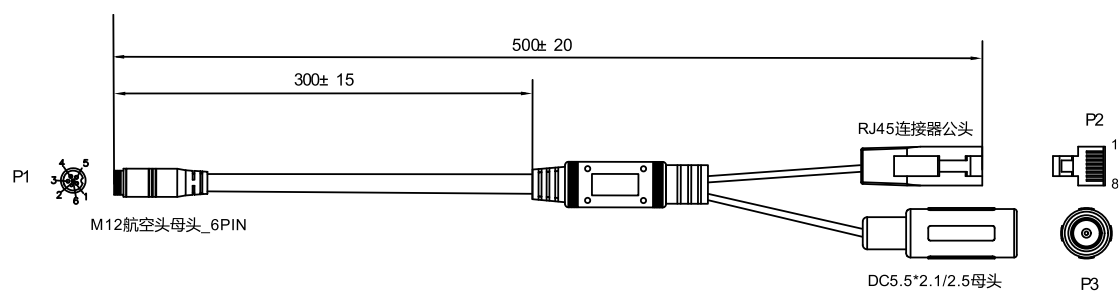


Figure 3-2. CS20-P 转接线示意图

P1:M12 航空头母头_6PIN		P2:RJ45 公头		P3:DC5.5*2.5 公头	
Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	100BASE-T: TX-	1	100M_TX+	注: 需搭配 DC5.5*2.5, 供电范围为 12-24V/2A 的适配器使用。 建议购买链接: https://item.jd.com/100029626633.html	
2	100BASE-T: TX+	2	100M_TX-		
3	V+(12-24V/2A)	3	100M_RX+		
4	100BASE-T: RX-	6	100M_RX-		
5	100BASE-T: RX+				
6	EGND				

3.2.2 CS20-P 转接线说明

3.4 功耗

状态	I _{min} (mA)	I _{avg} (mA)	I _{pp} (mA)
Standby(整机)	54	55	56
主板+ToF Module	197	220	527
供电电压: V ₊ =12V, 所测数据基于曝光时间=3000us。			

Table 3-7. CS20-P 以太网深度相机功耗指标

4. 性能测评

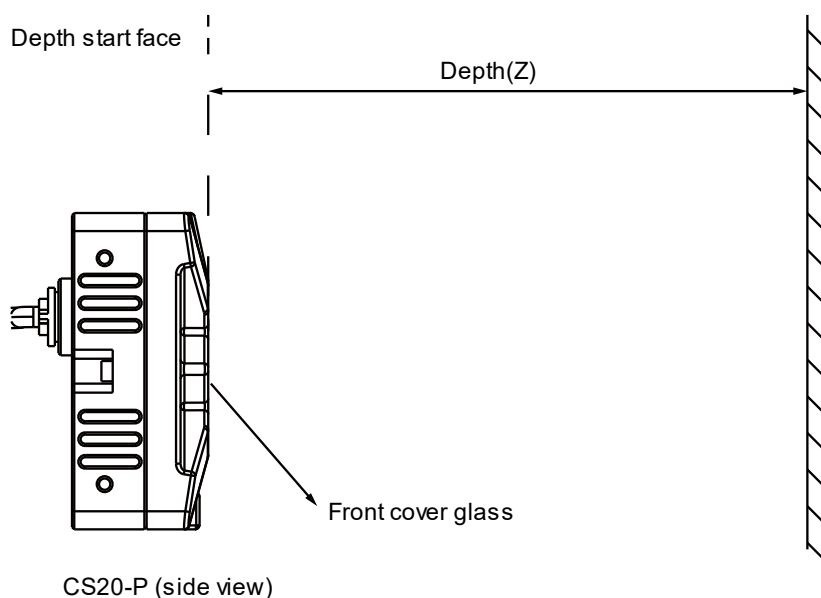


Figure 4-1 CS20-P 评测起点

- 1) 绝对精度：指测量结果与真实值之间的差值，用于表征测量结果与真值的接近程度，其公式定义如下：

$$Accuracy = \left| \frac{\sum_i depth_i}{N} - D \right|$$

- 2) 帧间噪声：用于评价多帧之间深度数据的稳定程度，帧间噪声的公式定义如下：

$$Temporal\ noise = \frac{1}{N} \sum_i \sqrt{\frac{\sum_j \left(depth_j - \frac{\sum_j depth_j}{M} \right)^2}{M}}$$

- 3) 点云厚度：拍摄白墙，测试不同距离下白墙点云厚度

5. 机械结构

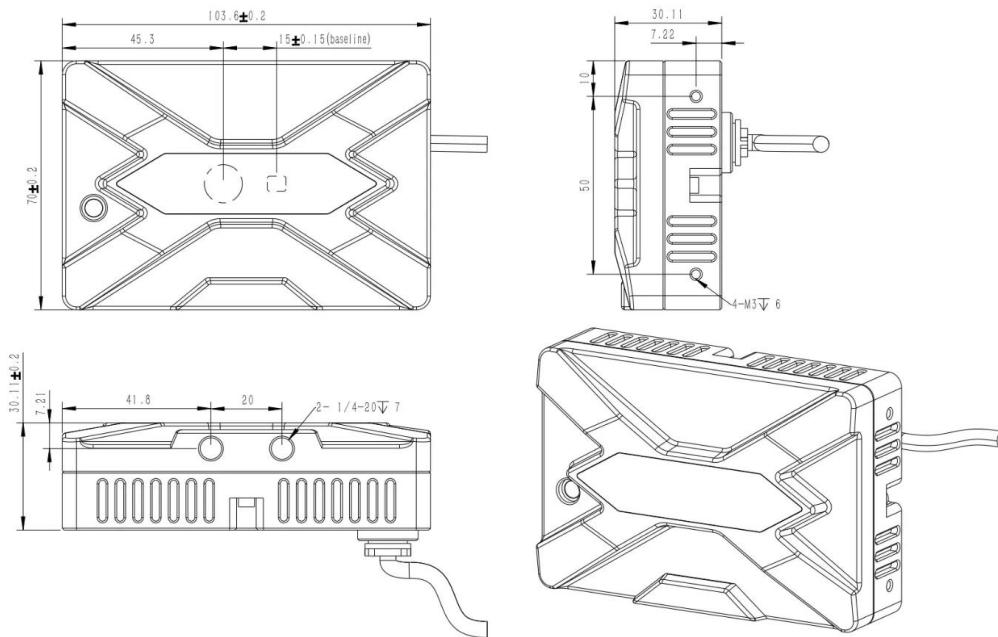


Figure 5-1 CS20-P 以太网深度相机结构示意图

Dimension	Min	Nominal	Max	Unit
Length	103.40	103.60	103.80	mm
Width	69.80	70.00	70.20	mm
Height	29.91	30.11	30.31	mm
Weight	298.00	300.00	302.00	g

Table 5-1. 结构尺寸

6. 存储条件

Condition	Description	Min	Max	Unit
Storage Temperature		-15	60	°C
	Humidity	Temperature/RH: 40°C/90%		
Work Temperature		-10	50	°C

7. 相机清洁步骤

1. 请勿在相机镜头上使用任何化学品或水。
2. 用透镜吹扫刷尽可能清除透镜上的灰尘和污垢。
3. 用干燥、清洁的微纤维布擦拭。

8. 软件

- Windows 客户端---Credimension Viewer

Credimension Viewer 是 Synexens 系列产品的 windows 演示 GUI 工具。该工具主要用于获取显示保存 Depth, IR, Point cloud 信息, 同时支持查看设备基础信息设置分辨率积分时间等功能。

- SDK---CSAPI

客户可以使用 Libsynexens SDK 进行二次开发, 该 SDK 支持 Windows/Linux 平台和 x86_64 与 ARMv7 / ARMv8 架构, 并对嵌入式架构做了特定性能优化。详细使用方法请参见 SDK 中的配套说明文档。

9. 遵从的法规

“ ROHS、 CLASS 1 ”

免责声明

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。本公司对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销或特定用途的适用性的声明或担保。本公司对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。未经本公司书面批准，不得将该产品用作生命维持系统中的关键组件。